

2021年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社ブイ・テクノロジー
代 表 者 代表取締役兼社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 東証一部)
問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

中国大手メモリーメーカーからのテスター受注について

当社グループは、中長期的な成長を実現する為に、シリコンウェーハ及び半導体用装置事業に取り組んでおります。この度、当社グループ会社である浙江芯暉設備技術有限公司(浙江省海寧市、代表者：楊 兆明、以下、Z-C S E T社)が、中国の大手メモリーメーカー様よりメモリー用テスターを受注いたしましたので、ご報告いたします。

記

当社グループは、2018年3月に中国の現地の資本と合弁でZ-C S E T社を設立し、半導体装置事業の第一弾として、ウェーハ研磨装置の事業を開始しました。また、同年の11月にその第二弾として、イノテック株式会社(神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長 小野 敏彦、以下、イノテック社)と半導体メモリー用テスター事業についての業務提携契約を締結し、Z-C S E T社に出資頂くと同時に、中国のメモリーメーカー様に最先端のテストシステムの提案を重ねてまいりました。

この度の商談においては、イノテック社の技術力と当社グループの中国での取組みが高く評価され、受注にいたりました。今回の受注を機に、今後もイノテック社およびZ-C S E T社と協力し、中国市場におけるテスター事業の更なる拡大を目指します。

なお、本装置の受注による2021年3月期の業績への影響は軽微であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上